



Vaizdas gali būti atvaizdavimas. Žr. Produkto detalių specifikacijas.

## PIC16C66-04/SP

Dalies numeris	<a href="#">PIC16C66-04/SP</a>	RoHs statusas	
Gamintojas / Gamintojas	<a href="#">Micrel / Microchip Technology</a>	Akcijų būklė	5852 pcs stock
Prekės aprašymas	IC MCU 8BIT 14KB OTP 28SPDIP	Laivas iš	Hong Kong
Duomenų lapai	<a href="#">MPLAB® ICE2000 Spec.pdf</a> <a href="#">PIC16C6x.pdf</a> <a href="#">Tips N Tricks Guide.pdf</a>	Siuntimo būdas	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

**5852 pcs stock**  
standartinė kaina (JAV doleriais)

1 pcs

\$4.287

### Gaukite citatą

Spustelėkite „Gaukite citatą“ ir užpildykite visus reikalingus laukus. Mes atsakysime į jūsų prašymą per 24 valandas el. Paštu. Jei susiduriate su kokiais nors klausimais, palikite pranešimą arba el. Paštu [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk), ir mes kuo greičiau susisieksime su jumis.

GAUKITE CITATĄ

### PIC16C66-04/SP specifikacijos

Įtampa - tiekimas (Vcc / Vdd)	4V ~ 6V	Tiekėjo prietaisų paketas	28-SPDIP
Greitis	4MHz	Serija	PIC® 16C
RAM dydis	368 x 8	Programos atminties tipas	OTP
Programos atminties dydis	14KB (8K x 14)	Periferiniai įrenginiai	Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT
Paketas / dėžutė	28-DIP (0.300", 7.62mm)	Paketas	Tube
Osciliatoriaus tipas	External	Darbinė temperatūra	0°C ~ 70°C (TA)
I / O skaičius	22	Montavimo tipas	Through Hole
EEPROM dydis	-	Duomenų keitikliai	-
Pagrindinis dydis	8-Bit	Pagrindinis procesorius	PIC
Ryšiai	I <sup>2</sup> C, SPI, UART/USART	Bazinis produkto numeris	PIC16C66

### Susijusios naujienos



„Schneider's Cobot“ gali pakelti 3 kg ir padėti iki 20 μm

2023/08/7

Įterptasis pasaulis: vaizdo interviu - „Longsys“ apie mokslinius tyrimus ir plėtrą, saugojimo projektavimą ir pardavimus

2023/03/27

„Borgwarner“ gauna SIC galią iš ST ir „Onsemi“

2023/08/31

„Toshiba“ prideda keturių kontaktų „mosfet“, kad sumažintų nuostolius

2023/08/31

Tvirtas, apsaugotas GAN atveria komercines galimybes duomenų centrams, transporto priemonėms ir PV

2023/09/7

Remiamas turinys: Calterah, pirmaujanti Kinijos „MMWave IC“ teikėja

2023/09/11

„Infineon“ bando perdirbti PCBS, skirtas demonstracinėms ir EAV lentoms

2023/07/28

Įterptasis pasaulis: „Wi-Fi 6“, „Bluetooth“ ir IEEE 802.15.4 LR-WPAN viename modulyje

2023/03/16

Sudėtinis puslaidininkių katapultas plečiasi į Bristolį, Glazgą ir Durhamą

2023/07/20

„Accellera“ nustato daugialypės srities modeliavimo diskusijų datą

2023/08/22

„CSL“ naujojo „Derbyshire“ būstinė yra šešis kartus didesnė

2023/08/3

Įterptasis pasaulis 2023: Gaukite visą elektronikos savaitinį vadovą

2023/03/17